

中华人民共和国第四机械工业部

部 标 准

NPN 硅扩散台面低频大功率三极管

SJ 1636~1655—80

北 京

1 9 8 2

# 目 录

## 低压系列

SJ 1636—80	3 DD151型、3 DD152型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 1 )
SJ 1637—80	3 DD153型、3 DD154型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 3 )
SJ 1638—80	3 DD155型、3 DD156型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 5 )
SJ 1639—80	3 DD157型、3 DD158型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 7 )
SJ 1640—80	3 DD159型、3 DD160型、3 DD161型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 9 )
SJ 1641—80	3 DD162型、3 DD163型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 11 )
SJ 1642—80	3 DD164型、3 DD165型、3 DD166型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 13 )
SJ 1643—80	3 DD167型、3 DD168型、3 DD169型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 16 )
SJ 1644—80	3 DD170型、3 DD171型、3 DD172型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 19 )
SJ 1645—80	3 DD173型、3 DD174型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 21 )
SJ 1646—80	3 DD175型、3 DD176型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 23 )

## 高压系列

SJ 1647—80	3 DD253型、3 DD254型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 25 )
SJ 1648—80	3 DD255型、3 DD256型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 27 )
SJ 1649—80	3 DD257型、3 DD258型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 29 )
SJ 1650—80	3 DD259型、3 DD260型、3 DD261型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 31 )
SJ 1651—80	3 DD262型、3 DD263型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 33 )
SJ 1652—80	3 DD264型、3 DD265型、3 DD266型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 35 )
SJ 1653—80	3 DD267型、3 DD268型、3 DD269型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 38 )
SJ 1654—80	3 DD270型、3 DD271型、3 DD272型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 41 )
SJ 1655—80	3 DD275型、3 DD276型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管	( 43 )

附录：新旧型号对照参考表 ..... ( 45 )

# 中华人民共和国第四机械工业部

## 部 标 准

SJ 1653—80

### 3DD267型、3DD268型、3DD269型 NPN硅扩散台面低频大功率三极管

1. 本标准适用于耗散功率为150W的3DD267型、3DD268型、3DD269型NPN硅扩散台面低频大功率三极管。该产品用于电子设备的低频功率放大、电源变换和低速开关电路中。

2. 该产品除应符合本标准规定外，还应符合部标准SJ 614—73《半导体三极管总技术条件》的规定。

3. 外形结构和尺寸应符合部标准SJ 139—78《半导体三极管外形尺寸》的规定。3DD267型采用F—2型（铜底座）、3DD268型采用F—3型（铜底座）、3DD269型采用G—4型。

4. 产品电参数应符合参数规范表的要求。其测试方法应符合部标准SJ 300~314—72《半导体三极管测试方法》的规定。本标准参数表中的电参数除注明者外，测试环境温度均以25℃为准。

5. 例行试验抽样方法按部标准SJ 614—73《半导体三极管总技术条件》第17条规定执行。

6. 环境试验后考核反向击穿电压 $V_{(BR)CBO}$ 、 $V_{(BR)CEO}$ 、 $V_{(BR)EBO}$ ，反向电流 $I_{CEO}$ ，饱和压降 $V_{CE(sat)}$ 应符合参数规范表的规定，其中 $V_{(BR)CBO}$ 、 $V_{(BR)CEO}$ 不许降档，电流放大系数 $h_{FE}$ 的相对变化应不超过±35%。

7. 环境试验后，不符合第6条规定的管子不超过1只为合格。不合格时应进行双倍试验。双倍试验应进行全部项目。双倍试验后，不符合第6条规定的管子不超过1只为合格。

8. 额定功率试验和高温贮存试验的试验时间均为120小时。

额定功率试验和高温贮存试验后考核反向击穿电压 $V_{(BR)CBO}$ 、 $V_{(BR)CEO}$ 、 $V_{(BR)EBO}$ 应符合参数规范表的规定，其中 $V_{(BR)CBO}$ 、 $V_{(BR)CEO}$ 不许降档，反向电流 $I_{CEO}$ 不超过规范值的2倍，饱和压降 $V_{CE(sat)}$ 不超过规范值的1.2倍，电流放大系数 $h_{FE}$ 的相对变化应不超过±35%。

9. 额定功率试验后，全部管子都符合第8条规定，则为合格。若有1只管子不符合该条规定，则将试验时间延长到240小时。240小时试验后，不符合第8条规定的管子数量累计不超过1只为合格。

不合格时应进行双倍试验，双倍试验120小时后，全部管子符合第8条规定则为合格。若有1只管子不符合该条规定时，则将试验延长到240小时，不符合第8条规定的管子数量累计不超过1只为合格，否则双倍试验为不合格。

10. 高温贮存试验后，不符合第8条规定的管子不超过1只，则为合格。若有2只管子不符合第8条规定，则将试验延长到240小时，240小时试验后，不符合该条规定的管子累计不超过2只为合格。

不合格时，应进行双倍试验。双倍试验120小时后，不符合第8条规定的管子不超过1只为合格。

11. 双倍试验不合格时，按部标准SJ 614—73《半导体三极管总技术条件》第23条规定执行。

12. 说明：

(1) 生产单位应在产品目录（或说明书）中提供以下特性曲线：

a.  $I_C$  ——  $V_{CE}$  的关系曲线；

b.  $I_b$  ——  $V_{be}$  的关系曲线；

c.  $h_{FE}$  ——  $I_C$  的关系曲线；